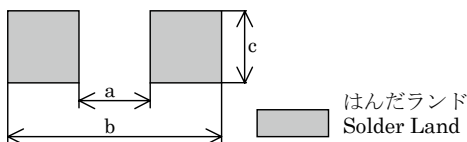


はんだ付け Soldering

推奨ランドパターン

Recommended Land Pattern

■ TSR/TJR, TSH, TCT, TCV Type

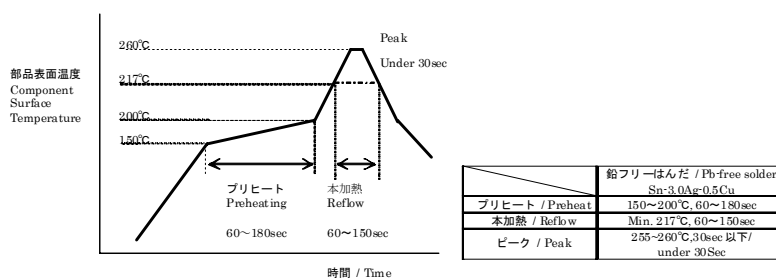


形状 Type	mm サイズ	Inch Size	推奨ランドパターン Recommended Land Pattern (mm)		
			a	b	c
TSR20□	0603	0201	0.26	0.72	0.32
TSR16□, TCV16S, TCT16G	1005	0402	0.50	1.30	0.50
TSR/TJR3□, TCV3S, TCT3G	1608	0603	0.90	2.60	0.70
TSR/TJR6□, TCT6G	2012	0805	1.35	3.45	1.10
TSR/TJR8□	3216	1206	2.20	4.70	1.40
TSR/TJR4□	3225	1210		5.20	2.15
TSR2□	5025	2010	3.70	6.20	
TSR5□	4532	1812	3.40	5.80	2.75
TSR1□ (TSR1S)	6332	2512	4.70 (2.0)	7.60 (8.0)	2.75 (3.2)
TSH8□	1632	0612	0.70	2.30	3.20

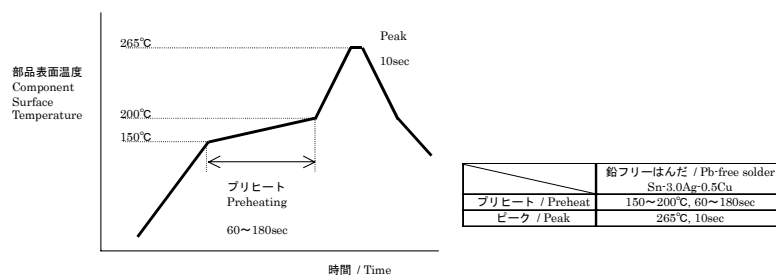
はんだ耐熱条件

Soldering Heat Conditions

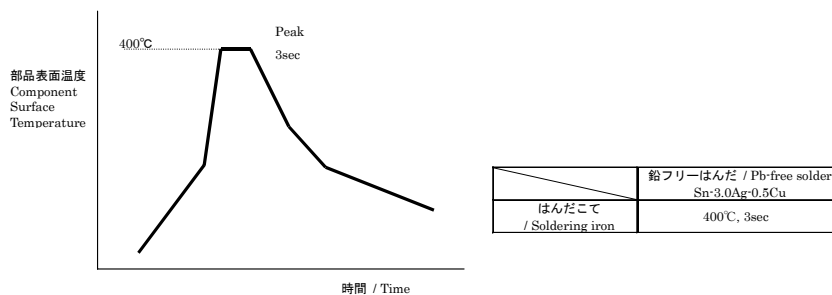
リフロープロファイル (3回以内) / Reflow profile (max. 3 cycles)



フロープロファイル (3回以内) / Flow profile (max. 3 cycles)



はんだごて条件 / Soldering iron condition

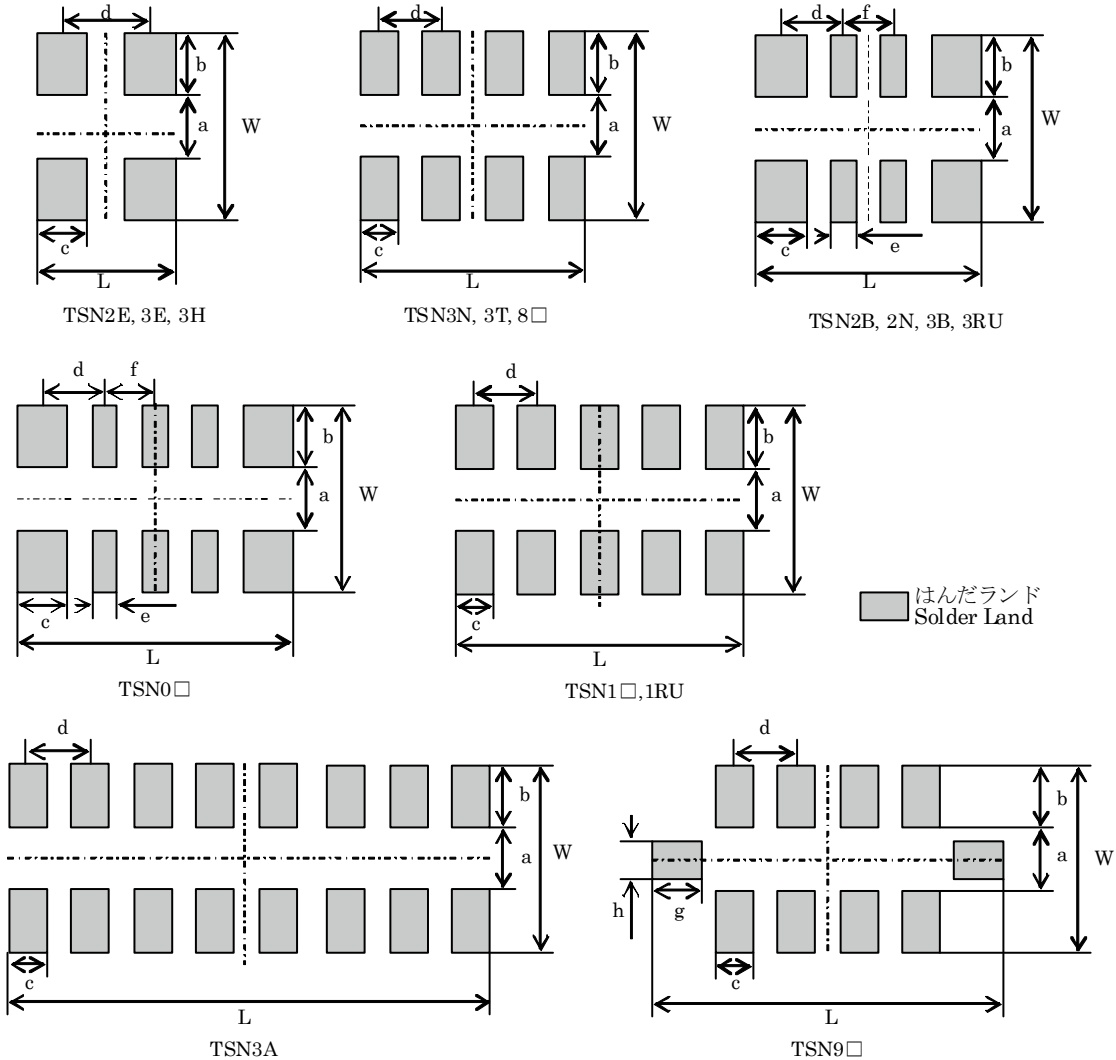


はんだ付け Soldering

推奨ランドパターン

Recommended Land Pattern

■ TSN Type



形状 Type	推奨ランドパターン Recommended Land Pattern (mm)									
	L	W	a	b	c	d	e	f	g	h
TSN2E	1.10	1.50	0.50	0.50	0.45	0.65	0.25	0.50		
TSN2B	2.15									
TSN2N	1.95									
TSN3E,3H	1.30	2.60	0.80	0.90	0.50	0.80				
TSN3N,3T	2.90									
TSN3B,3RU	3.25	2.70	1.00	0.85	0.65	0.90	0.45	0.80		
TSN0□	3.16	2.40	1.20	0.60	0.45	0.715	0.30	0.64		
TSN3A	3.80	2.60	1.00	0.80	0.30	0.50				
TSN8□	4.51	4.20	2.20	1.00	0.70	1.27				
TSN1C/1F,1RU	5.58				0.50					
TSN1U/1S	5.78				0.70					
TSN9□	5.40	3.30	1.50	0.90	0.40	0.80			1.00	0.50